Takatori
Global Innovation "Plus One"

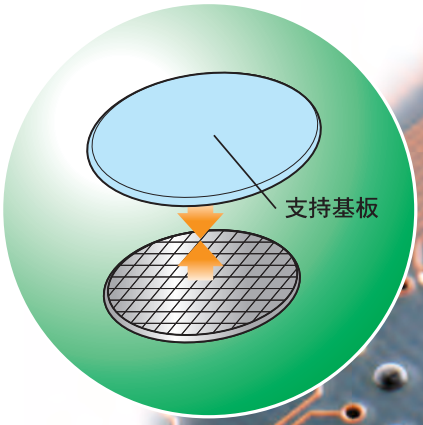
MODEL

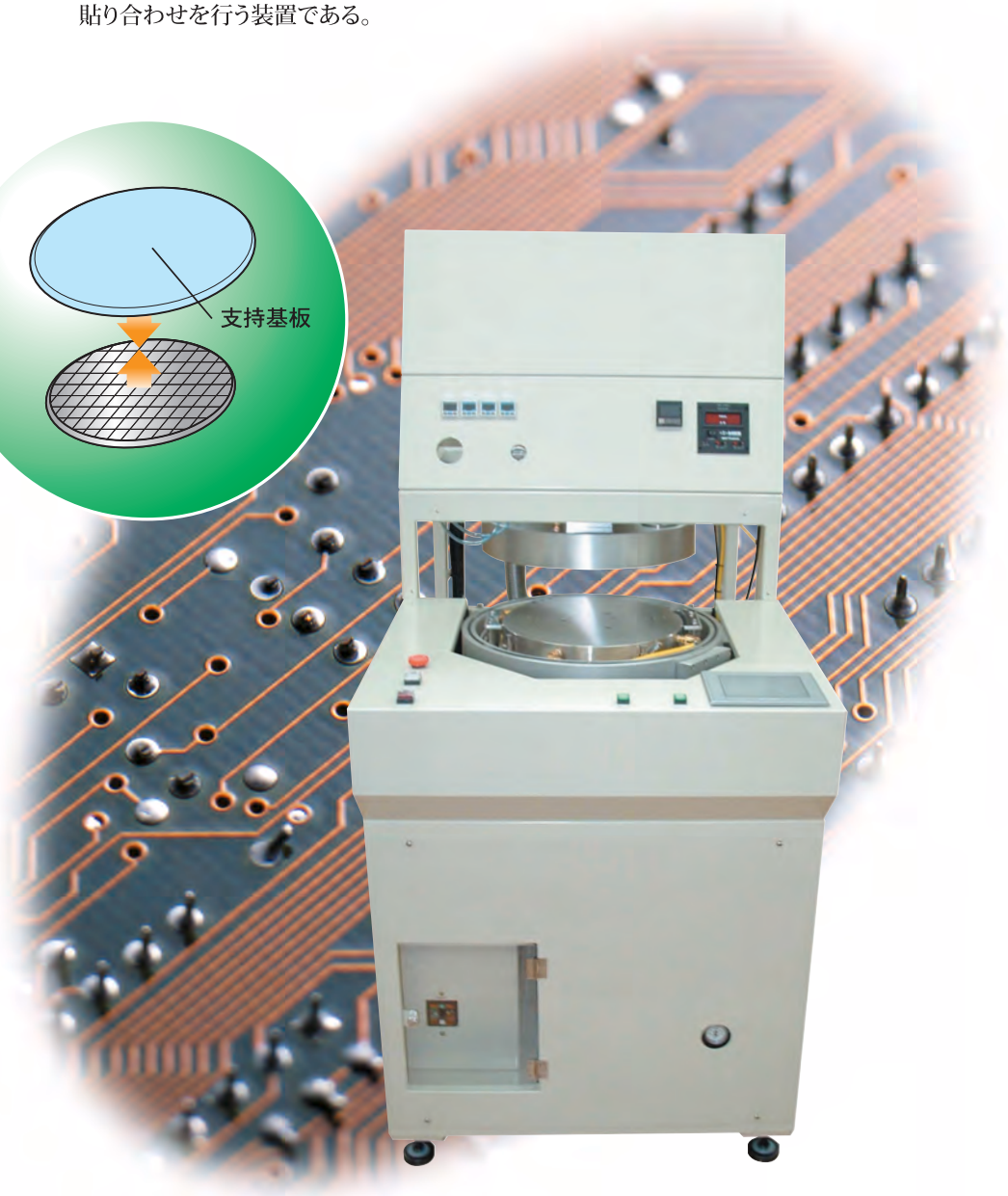
GWSM-300M

ウェーハ/支持基板貼付装置

概要

本装置は、B/G工程の前装置としてウェーハ薄厚化に対応する為、
予め特殊両面テープが貼付けられたウェーハと支持基板を真空状態内において
貼り合わせを行う装置である。





仕　様	GWSM-300M
スループット	約30枚/h
対応ウェーハサイズ	12インチ
装置寸法	D1,200 × W700 × H1,600mm
重　量	約300kg

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

本　社／〒634-8580　奈良県橿原市新堂町313-1　TEL.0744-24-6608 FAX.0744-24-8352
九州営業所／〒861-1112　熊本県合志市幾久富1909-644　TEL.096-248-6658 FAX.096-248-6696
URL http://www.takatori-g.co.jp　E-mail info@takatori-g.co.jp

2010.01